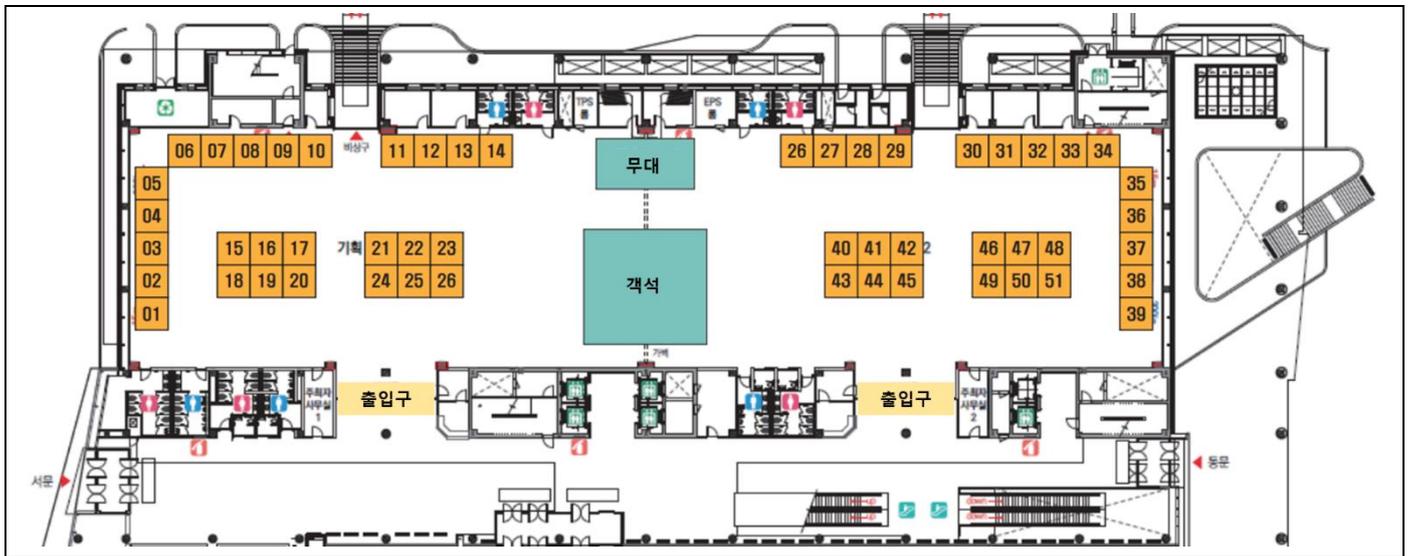


## 1. 행사개요

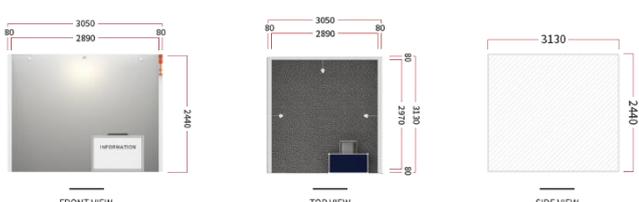
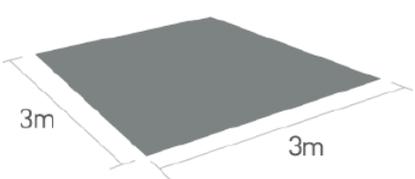
- 행사명 : 2023 HackTheon Sejong 기술전시회 및 채용박람회
- 일 정 : 2023년 5월 11일(목)~12일(금)
- 장 소 : 정부세종컨벤션센터 2층 기획전시장
- 주 최 : 세종특별자치시
- 주 관 : 정보보호특성화대학(고려대학교(세종), 세종대학교, 성신여자대학교)
- 후 원 : 국가정보원, 한국전자통신연구원, 국가보안기술연구소, 한국인터넷진흥원, 한국과학기술정보연구원, 과학기술정책연구원, 숭실대학교, 한국정보보호학회, 한국정보보호산업협회

## 2. 전시배치도

※ 참여기업 수에 따라 배치도는 변경될 수 있습니다.



## 3. 전시부스 타입

조립부스	독립부스
 <p>세부 사이즈 (1부스 기준, 단위 mm)</p>  <p>FRONT VIEW TOP VIEW SIDE VIEW</p>	 <p>3m 3m</p>
<p>옥타늄 기본부스 시공, 전시면적 3m*3m, 상호 간판, 인포데스크, 상담테이블, 의자, 조명, 2구 콘센트 채용박람회 및 기업설명회 참여 기회</p>	<p>전시면적만 제공 (2부스 이상 신청 가능) 채용박람회 및 기업설명회 참여 기회</p>

## 1. 참가기업 정보

※ 신청서 작성 전에 반드시 전시규정을 읽어 주시기 바랍니다.

기업명	국문		영문			
주소						
대표자명			홈페이지 주소			
담당자	성명		대표번호		핸드폰	
	부서/직위		팩스번호		이메일	
참여 프로그램	<input type="checkbox"/> 채용박람회 <input type="checkbox"/> 기업설명회 (희망 일자: <input type="checkbox"/> 5/11(목), <input type="checkbox"/> 5/12(금))					

## 2. 부스신청

참가구분	내 용	참가비(VAT포함)	신청규모	금 액(VAT포함)
조립부스 (3m*3m,9㎡)	옥타 시공, 기본물품제공, 기업설명회 참가 가능 (안내데스크 1개, 상담테이블 1개, 접의자 2개, 조명, 주간전기 1kw, 상호간판 출력 및 시공)	3,000,000원	부스	원
		2022년도 전시 참여기업 할인가 2,700,000원	부스	원
독립부스 (3m*3m,9㎡)	전시 면적만 제공, 기업설명회 참가 가능 (2부스 이상 신청 가능)	2,700,000원	부스	원
		2022년도 전시 참여기업 할인가 2,400,000원	부스	원

※ 부스배정은 참가 업체 규모 및 사업 분야에 따라 접수 완료 후 배정됩니다.

※ 기본제공 비품 외 추가 비품은 별도로 신청해주셔야 합니다.

※ 참가신청서 제출 시, **하단에 날인 확인하신 후 사업자등록증을 첨부하여 제출해 주시기 바랍니다.**(info@hacktheon.org)

※ 참가비는 운영사무국 (주)제니컴를 통하여 납부하여 주시기 바랍니다.

※ 참가비 납부계좌 : 하나은행 661-910012-96104 예금주 GENICO CO.,LTD HACKTHEON

## 3. 개인정보 제공 동의

2023년 HackTheon Sejong 운영사무국에서는 전시사 신청관리 운영을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집합니다.

- 수집항목 : 기업명, 주소, 대표자명, 홈페이지 주소(기존과 동일)
- 수집목적 : 전시사 신청확인, 전시회 홍보 및 운영
- 보유기간 : 행사종료 후 1년

개인정보 수집이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며 동의 거부시에는 행사에 참여가 불가능 합니다.

위와 같이 개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까?     동의함     동의하지 않음

※ 귀하께서는 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부하실 수 있으나, 이는 서비스 제공에 필수적으로 제공되어야 하는 정보이므로, 동의를 거부하실 경우 행사에 참여하실 수 없습니다.

당사는 「2023 Hacktheon Sejong 기술전시회 및 채용박람회」출품규정 및 계약조건(이면 수록)을 수락하고,  
상기와 같이 출품신청 및 계약체결을 하고자 합니다.

2023년    월    일

신청인(대표자) 성명 : \_\_\_\_\_ (인/서명)

### 제1조(용어의 정리)

1. 전시자라 함은 본 전시회 참가를 위하여 참가신청과 함께 계약금을 납부한 개인, 회사, 기관 및 단체 등을 말한다.
2. 전시회라 함은 2023 HackTheon Sejong 기술전시회 및 채용박람회를 말한다.
3. 주관사라 함은 세종특별자치시를 말한다.

### 제2조(참가신청 및 계약)

1. 전시회 참가신청을 하고자 하는 전시자는 메일을 사용하여 주관사에 제출하는 것을 원칙으로 한다. 참가신청서 양식에 의거 하여 작성하며 반드시 서명·날인하여 주관사에 제출한다.
2. 전시장 면적이 소진된 경우와 출품할 품목이 전시회에 적합하지 않다고 판단될 경우 주관사는 신청 접수를 거부할 수 있다.
3. 전시자는 참가신청서 제출 후 참가비를 납부하여야 참가 자격이 주어진다

### 제3조(전시위치 배정)

1. 주관사는 계약금 납입 순서, 참가 규모 외 전시품 성격 등에 의거하여 부스를 배정하는 것을 원칙으로 하되, 전시장의 공간조화와 관람효율 및 전시 효과 등을 고려하여 참가업체의 전시 위치를 배정하고 전시자는 이에 이의를 제기할 수 없다.
2. 주관사는 불가피한 사정이 발생할 경우, 장치설치 전에 전시자에게 할당된 공간의 위치 또는 크기를 변경할 수 있으며 전시자는 이에 따른 이의를 제기하거나 보상을 청구할 수 없다.

### 제4조(전시품 제한 및 전시부스 관리)

1. 전시자는 참가신청서에 명시한 전시품을 전시하고, 상주 인원을 배치하여 자사 부스 관리에 만전을 기하도록 한다.
2. 전시자가 참가신청서에 명시한 전시품과 상이한 물품을 전시하거나 전시회 성격에 부합되지 않는 물품을 전시할 경우 주관사는 즉시 중지, 철거 또는 반출을 명할 수 있다. 이 경우 참가비는 반환되지 아니하며 전시자는 이에 따른 배상을 청구할 수 없다.
3. 주관사는 필요한 경우 특정인의 전시장 출입을 제한할 수 있다.
4. 전시자는 주관사의 서면동의 없이 배정된 전시면적의 전부 또는 일부를 타인에게 양도할 수 없다.
5. 전시자는 주관사가 허가한 공간 이외에서는 일체의 판매행위를 할 수 없다.
6. 주관사는 질서 유지와 안전관리, 사회적 물의를 유발할 수 있는 행위 예방 등을 위하여 품목 및 전시행위 등을 선택적으로 배제 또는 제한할 수 있다.
7. 주관사는 지적재산권을 침해하는 전시품에 대해 반출을 명할 수 있다.
8. 주관사의 사전허가 없이 불허된 전시품을 전시 또는 판매하였을 경우 주관 사는 참가를 취소할 수 있으며, 전시자는 이에 대해 일체 이의를 제기할 수 없다.

### 제5조(해약)

1. 전시자가 신청한 전시 부스의 전부 또는 일부의 사용을 포기 또는 거부하거나 참가비를 기한 내 납부하지 않을 경우, 주관사는 일방적인 참가신청서를 해지할 수 있으며, 이 경우 기 납입된 참가비는 반환하지 않는다.
2. 전시자가 참가신청서 제출 후 참가를 취소할 경우 아래에 정한 위약금을 참가 취소 신청 후 15일 이내에 주관사에게 납부하여야 한다.(단, 기 납입된 참가비는 동 해약금으로 차감하며, 부족 시 추가 납입하고, 잉여 시 반환한다.)

구 분	내 용
행사개막 50일 이전	참가비 전액의 50%
행사개막 전 49일 이내	참가비 전액의 100%

### 제6조(전시회의 취소 및 변경)

주관사가 국가 위기 상황이나 전염병, 천재지변 등 불가항력적인 상황 또는 기타 주관사의 귀책(歸責)사유가 아닌 특별한 사정으로 개최일 및 장소를 변경하거나 축소 또는 취소하는 경우, 전시자는 참가 신청과 관련한 보상을 청구할 수 없다. 또한, 필요하다고 판단되면 주관사는 전시회의 기간과 개장시간을 변경할 수 있다. 이러한 사유로 발생 된 손상이나 손해에 대한 보상은 없으며 이러한 이유로 참가 신청 계약을 취소할 수 없다.

### 제7조(장치 및 전시품 진열)

전시자는 배정된 전시면적 내에 지정 기간 내 장치 및 전시품 반입, 진열을 완료하여야 한다. 또한, 전시자는 전시공간의 바닥, 천장, 기둥, 면적, 부스 등에 페인트칠, 스티커 부착 등 부스 훼손 또는 변경을 할 수 없으며, 전시장의 손해에 대해서는 원상복구 등 주관사의 손해를 배상하여야 한다.

### 제8조(사진 및 영상 촬영)

1. 주관사는 전시장에서 이루어지는 모든 이벤트, 부스, 전시품에 대하여 미디어 홍보를 목적으로 하는 사진 및 영상 촬영을 할 수 있다.
2. 주관사는 홍보를 목적으로 해당 영상 또는 사진을 재가공 혹은 업로드 할 수 있다.

### 제9조(전시품 및 장치물 반출)

1. 전시자는 전시회 종료 전에 전시품을 반출할 수 없다.
2. 전시자는 지정 기간 내에 모든 전시품 및 장치물을 반출하여야 하며, 반출을 지연할 경우, 주관사 측이 부담하게 될 제반 비용을 즉시 주관사에게 납입하여야 한다.

### 제10조(전시장 경비, 위험부담 및 보험)

1. 전시자는 전시기간은 물론 설치 및 철거기간 동안 모든 설비 및 전시 도난, 파손, 분실 등에 대비하여 반드시 보험에 가입하여야 한다.
2. 주최/주관자는 전시자 및 관람객의 안전과 재산을 보호하기 위하여 전시장 경비 등 적절한 경계조치를 하지만, 전시자의 모든 물품에 관한 궁극적 책임은 전시자 스스로에게 있으며, 도난, 파손, 분실 등에 대한 책임은 전시자가 스스로 부담한다.

### 제11조(방화규칙)

1. 장치물 및 전시장 내의 모든 자재는 소방법규에 따라 적절한 불연처리가 되어야 한다. 또한, 방염 합판에 붙어있는 필증 손상은 금지한다.
2. 주관사 필요에 따라 전시자에게 화재방지과 관련한 시정을 요구할 수 있다.

### 제12조(보충규정)

1. 주관사 필요한 경우 참가규정에 명시되지 않은 보충규정을 제정할 수 있으며, 전시자는 이를 준수하여야 한다.
2. 전시자는 2023 HackTheon Sejong 기업전시의 참가규정과 정부세종컨벤션센터의 규정을 준수하여야 한다.

### 제13조(분쟁해결)

본 참가규정의 해석에 관하여 주최자와 참가자 간의 이견이 발생하는 경우, 주최자의 해석에 우선하며 이에 관한 분쟁은 대한상사중재원의 중재판정에 따르고, 그 판정에 대하여는 법원에 제소할 수 없다.